



Элемент



mikron

АО «ВЗПП - Микрон»



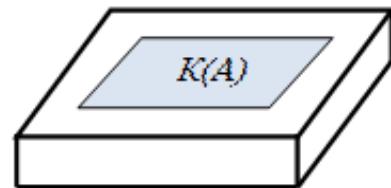
SMB-05L21

Кристалл симметричного ограничительного диода

Отличительные особенности:

- Эпитаксиально-планарная технология
- Низкое напряжение ограничения
- Максимальный импульсный ток ограничения 12 А
- Рабочее напряжение 5В
- Время включения менее 1 нс (типовое)
- Низкий ток утечки – 4 нА (типовое)
- Стойкость к воздействию ЭСР не ниже ± 8 кВ (контакт) по ГОСТ 30804.4.2
- Защита от разряда молнии по ГОСТ IEC61000-4-5
- Емкость 24 пФ (типовое)
- Максимальная температура перехода 150°C

Кристалл SMB-05L21



Условно-графическое
Обозначение



1 Общее описание и основные характеристики

1.1 Краткое описание функционирования

Кремниевый, эпитаксиально-планарный, симметричный ограничительный диод SMB-05L21 предназначен для защиты чувствительных к выбросам напряжения компонентов от электростатического разряда. Превосходная возможность ограничения напряжения, низкая утечка и быстрое время отклика обеспечивают лучшую в своем классе защиту конструкций, подверженных воздействию электростатического разряда.

Область применения: компьютеры и периферийные устройства, сотовые телефоны, беспроводные телефоны, портативные приборы, аудио и видео оборудование.



1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.1 Предельно-допустимые характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим	
		не менее	не более
Постоянное обратное напряжение, В	U _{обр.}	-	5,0
Максимальный импульсный ток ограничения, А,	I _{огр и макс.}	-	12,0
Максимальная импульсная мощность, Вт	P _{и.макс.}	-	130
Напряжение ЭСР (контакт), В	U _{эср.}	-8	8
Максимальная температура перехода, °C	T _{п. макс.}	-	150

1.2.2 Электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра			Температура среды, °C
		не менее	типовое	не более	
Напряжение пробоя, В I _{обр.= 1,0 мА}	U _{проб.}	5,6	6,1	9,4	25±10
Постоянный обратный ток, мкА U _{обр. = 5 В}	I _{обр.}	-	4	90	
Импульсное напряжение ограничения, В I _{огр.и = 12 А, t_и=8/20 мкс}	U _{огр.и.}	-	-	14,0	
Емкость диода, пФ f = 1 МГц, U _{обр. = 0 В}	C _д	-	24,0	30,0	



Элемент



mikron

АО «ВЗПП - Микрон»



SMB-05L21

1.2.3 Эксплуатационные характеристики

Наименование характеристики, единица измерения	Значение характеристики
Диапазон рабочих температур, °C	-60 до 125

2 Конструктивное исполнение

2.1 Вид исполнения

Наименование (обозначение) типономинала	Вид исполнения	Обозначение исполнения
SMB -05L21	Al металлизация катода	SMB -05L21 Al
	Ag металлизация катода	SMB -05L21 Ag

Примечание – для всех исполнений кристаллы в составе пластин диаметром 100 мм, толщина – не более 0,15 мм

2.2 Описание выводов

Номер вывода	Условное обозначение	Функциональное назначение выводов
1	K(A)	катод (анод)
2	A(K)	анод (катод)



Элемент



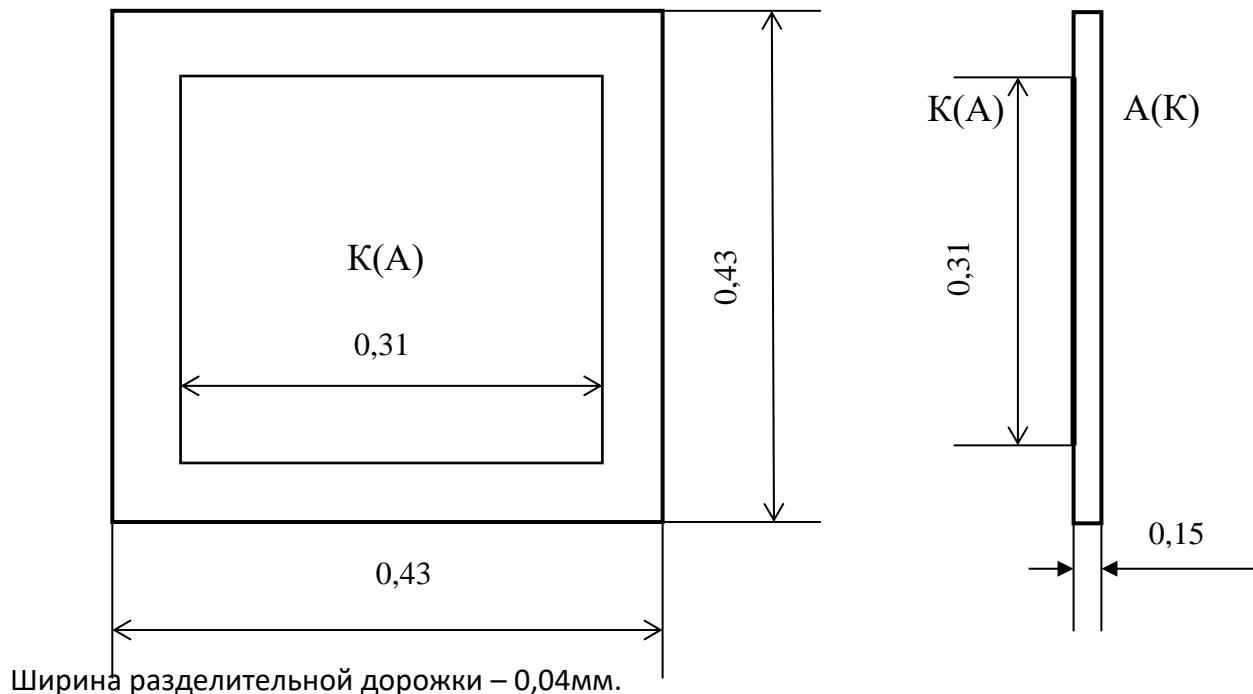
mikron

АО «ВЗПП - Микрон»



SMB-05L21

3 Габаритный чертеж





4 Информация для заказа

Наименование (обозначение) типономинала	Вид упаковки	Обозначение исполнения	Количество изделий в упаковке	Размеры упаковки, мм		
				длинна	ширина	высота
SMB -05L21	картон	-	15 макс.	160	155	65

5 Рекомендации по применению

5.1 Защита от электростатического разряда и его последствий заключается в использовании схем защиты электронных устройств от импульсных всплесков при переходных процессах. Задача реализуется с помощью установки на входе основной схемы элементов защиты – полупроводниковых ограничителей напряжения (защитных диодов). В течение переходного процесса ток протекает через защитный диод, что, в свою очередь, ведет к снижению значения переходного напряжения в основной схеме.

При выборе защитного диода необходимо учитывать параметры импульса переходного процесса: амплитуду напряжения, длительность импульса и его форму, а также параметры защищаемой цепи: активное сопротивление, входной импеданс, характеристики напряжения действующего в цепи при отсутствии импульса переходного процесса и допустимую амплитуду напряжения и тока в цепи в момент воздействия импульса переходного процесса.

5.2 Разделение пластин на кристаллы рекомендуется проводить методом дисковой резки.

5.3 Монтаж кристаллов в корпус рекомендуется проводить методом пайки с использованием оловянно-свинцовых припоев. Температура пайки – не более 420°C.

5.4 Монтаж внутренних выводов, при сборке приборов в корпус с кристаллами SMB -05L21 Al, рекомендуется проводить методом УЗ сварки алюминиевой проволокой диаметром 100 мкм.

5.5 Монтаж внутренних выводов, при сборке приборов в корпус с кристаллами SMB -05L21 Ag, рекомендуется проводить методом пайки медных проводников с использованием оловянно-свинцовых припоев. Температура пайки – не более 420°C.